

672.2012.1101

BOITIER MODULAIRE
IP66 MONTAGE SAILLIE M250 12
MOD. 256x250x140mm GRIS



EN 60670-1 (2005)
EN 60670-24 (2013)
EN 62208 (2011-10)

Directive BT 2014/35/EU

Série commerciale

Série DOMINO IP66 [boîtiers]

Description

BOITIER MODULAIRE

Type de installation

MONTAGE SAILLIE

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance dissipable

22W

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleur

GRIS

Matériau

THERMOPLASTIQUE

Type de installation

MONTAGE SAILLIE

Indice de protection IP

IP66

Indice de protection IK

IK07

■ CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Modularité

M250

N° modules

12 MOD.

Dimensions

256x250x140mm

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]

Dessin Technique [DWG]

Dessin Technique [STP]

Notice d'instructions

Notice d'instructions

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes

Puissance dissipable calculée en conformité avec la norme IEC EN 62208 et IEC EN 60670-24

Catalogue notes

.1101: porte teintée (standard), avec étiquette, avec clé triangulaire, avec 1 bornier IP00 (5x10mm² - 5x16mm²)